

Halogen-Free

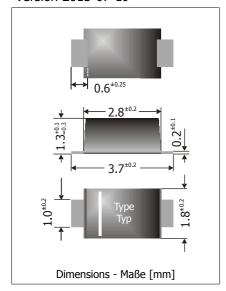
SL1A ... SL1M

Surface Mount Silicon Rectifier Diodes Silizium-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Standard packaging taped and reeled

Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Version 2013-07-19



Nominal current 1 A Nennstrom 50...1000 V Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung Plastic case SOD-123FL Kunststoffgehäuse Weight approx. 0.02 gGewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert **Green Molding**

 T_{S}

-50...+150°C

1

Maximum ratings			Grenzwerte		
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V _{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V _{RSM} [V]		Marking Kennzeichnung ¹)	
SL1A	50	50		1A	
SL1B	100	100		1B	
SL1D	200	200		1D	
SL1G	400	400		1G	
SL1J	600	600		1J	
SL1K	800	800		1K	
SL1M	1000	1000		1M	
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last		T _A = 50°C	I _{FAV}	1 A ²)	
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle		T _A = 25°C	I_{FSM}	27/30 A	
_	fusing, t < 10 ms ntegral, t < 10 ms	T _A = 25°C	i²t	3.6 A ² s	
Junction te	emperature – Sperrschichttemperatur		Tj	-50+150°C	

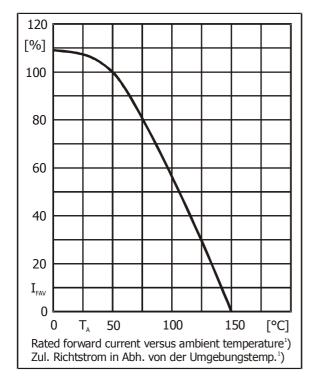
Storage temperature – Lagerungstemperatur

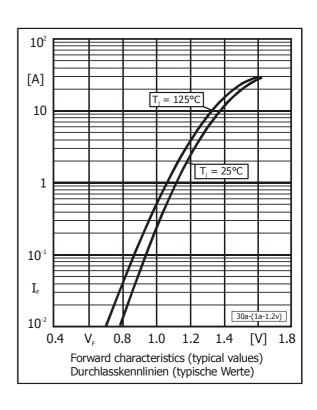
Alternatively "RE7" Alternativ "RE7"

Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss



Characteristics	Kennwerte		
Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_{j} = 25^{\circ}C$ $I_{F} = 1 A$	V _F	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$ T_j = 25^{\circ}\text{C} \qquad V_R = V_{RRM} $ $ T_j = 125^{\circ}\text{C} \qquad V_R = V_{RRM} $	I_{R} I_{R}	< 1 μA < 50 μA
Typical junction capacitance Typische Sperrschichtkapazität	$f = 1 \text{ MHz}$ $V_R = 4 \text{ V}$	C _j	4 pF
Typical reverse recovery time Typische Sperrverzugszeit	I_{F} = 0.5 A through/über I_{R} = 1 A to I_{R} = 0.25 A	t _{rr}	1.5 µs
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 95 K/W ¹)
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss			< 30 K/W





Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss